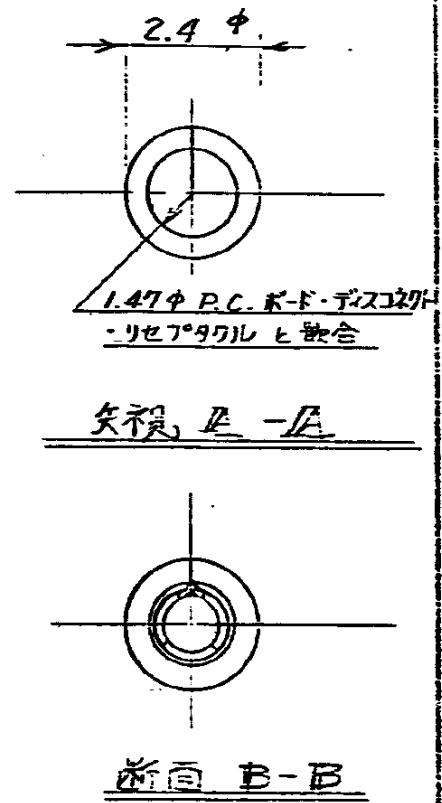
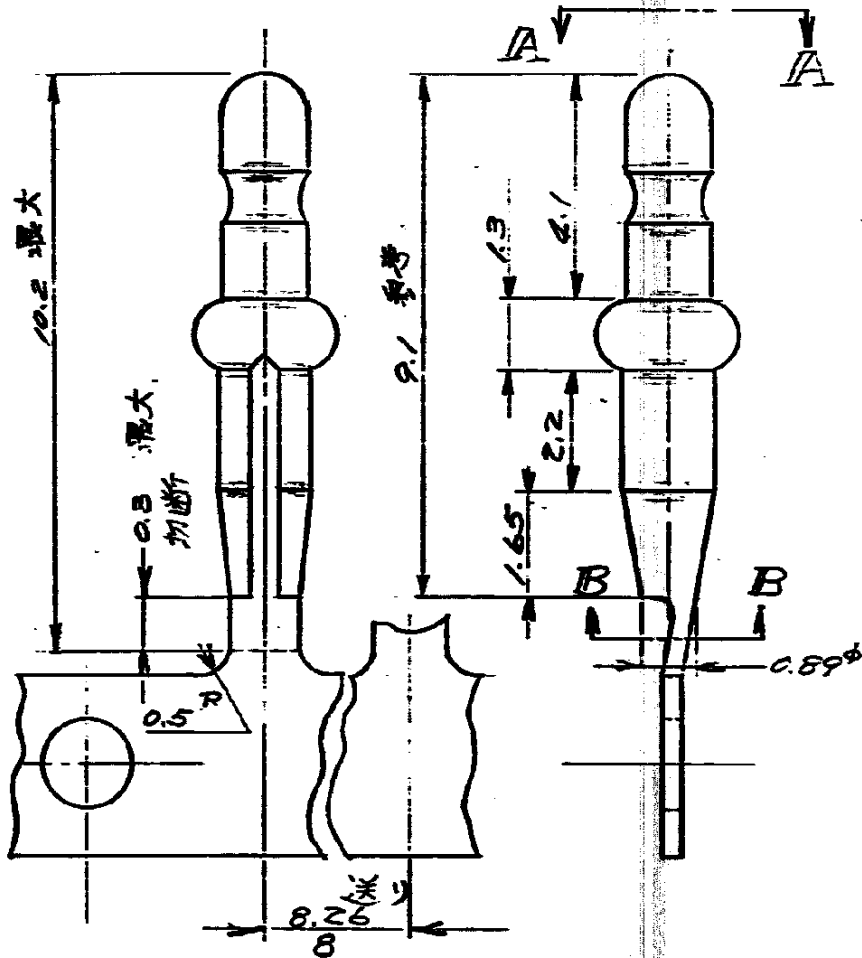


C-171236



- 注)
1. 通用例の基板厚 1.59~2.0φ
 2. 適用例の基板穴径 1.47~1.57
 3. 製品規格番号 108-505B

171236-1 171255-1 0.25φ 線かき溝(銅下地)素銅 170136-1,2

型番 部品番号 型番 材料および仕上 嵌合相手型番

171236-1 171255-1 0.25φ 線かき溝(銅下地)素銅 170136-1,2 型番 部品番号 型番 材料および仕上 嵌合相手型番		ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING.		参考図面 (CUSTOMER COPY) REFERENCE ONLY.	
Q3 REDGAIN W/CHANGE SC 8/78		P.C. MATERIAL 表参照			
Q2 CORRECTIVE 38-0199 1/78		ALL FINISH 表参照		日本エレクトロニクス株式会社 TOKYO, JAPAN	
Q1 (P.DWG REV. 0.) 1/78		CONDUCTOR WIRE RANGE 11 10W AWG		PLATING 11	
Q RELEASE (REV. 0) 1/78		INSULATION DIA 11 11		PLATE TYPE 11	
LTR 2 2 REVISION RECORD DR. CHK. DATE		TOLERANCE ±0.4 EXCEPT AS NOTED ±1.0		SCALE 2-1 JAC-171236	
DR. S. Masuda DE		DATE 1/21/78		REV 03	
CHK. 1/21/78		NAME 1.47φ P.C. ボード・ピン			

単位: 寸 寸法は寸法表に準ずる。 DO NOT SCALE PRINT.